PAT-NO:

JP358030175A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 58030175 A

TITLE:

DEVICE FOR MOUNTING SUPERCONDUCTING ELEMENT

PUBN-DATE:

February 22, 1983

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

WATANABE, JUNJI OHIRA, FUMIKAZU SUZUKI, JUNPEI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

N/A

APPL-NO:

JP56128419

APPL-DATE:

August 17, 1981

INT-CL (IPC): H01L039/22

US-CL-CURRENT: 257/663, 257/700 , 257/E39.002 , 505/874

ABSTRACT:

PURPOSE: To omit a supporting structure and to make the mounting device

simple and light weight, by applying various minor machinings to a quide pin

which serves as a guide when micropins are inserted in microsockets,

imparting a function as a fixing tool to the quide pin.

CONSTITUTION: Josephson chips 4 are mounted on a wired silicon card 3. Said

card 3 is supported by a silicon foot 2. The micropins 201 are inserted into

the corresponding microsocket 101 of a microsocket board in the vicinity of the

upper and lower ends of the silicon foot 2. At this time, the guide Miller Berry Comme pin 6,

which serves as the guide, is provided. A **groove** 601 is provided at the tip

part of the guide pin 6. The tip of the guide pin 6 is inserted in a plate

spring 8 for the guide pin which is provided on the microsocket board. In this

way, the function as the simple fixing tool is imparted to the guide pin 6

without providing the special supporting structure, and the device for mounting

the superconducting element is made simple and light weight.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—30175

⑤Int. Cl.³
H 01 L 39/22

識別記号

庁内整理番号 7131-5F **43**公開 昭和58年(1983)2月22日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

9超伝導素子実装用装置

②特 願 昭56-128419

②出 願 昭56(1981)8月17日

@発 明 者 渡辺純二

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信

研究所内

@発 明 者 大平文和

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

仍発 明 者 鈴木淳平

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

19代 理 人 弁理士 玉蟲久五郎 外3名

男 超 書

1、発明の名称 超伝導素子実装用装置

2 特許請求の範囲

超伝導来子を搭載した配銀付きカードを支持するフットの上下近傍のそれぞれに数フットに設けられたマイタロピンをマイタロソケットボードの対応するマイタロピンを受けるとも1本設け、数ガイドピンを前配マイタロソケットボードに設けたガイドピン用ソケットに挿入してそのマイクロソケットボードから突出したピン先端部を保持具により固定してなることを特徴とする超伝導来子突装用装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、複数のジョセフソンチップを搭載した配録付きカードを多数のマイクロピン付きフットを通してマイクロソケットポードに固定してなる超伝導象子実装用装置に関するものである。

第1回は従来のとの種装置の外機斜視図であり、

しかし、上記券成化かいては、ジョセフソンチップがシリコン基板上化形成されている関係上、 液体へリウム中へ浸漬したときの熱影脱率差化よ

特開昭58-30175(2)

. . .

本発明はとのような従来の欠点を改善したものであり、その目的は、でき得る限り簡単で且つ軽量な構造でシリコンカードのマイクロンケントポードへの装着を可能にすることにある。以下実施例について詳細に説明する。

第2図は本発明の一実施例装置の構造図であり、

板パネ 8 の大きい方の孔 801 を挿入し、次いで板パネ 8 の小孔 802 に帯 601 を挿入して固定を終了する。 これにより、 シリコンポード 3 はフット 2,ガイドピン 6 を介してシリコンポード 1 に確実に保持装着される。

第3回は本発明の別の実施例を扱わす構造図であり、第2回と同一符号は同一部分を示し、 602 はテーパ穴、9はテーパピンである。 この実施例は、ガイドピン6のポード 1 から奥出した先端部にガイドピンの軸に直交した細いテーパ穴 602 を 設け、この穴 602 にテーパピン9を挿入して両者を固定したものである。

第4回は本発明の更に別の実施例を表わす構造 図であり、第2回と同一符号は同一部分を示し、 603 はガイドピン先端部に施された雌ネジ部、10 はコイルパネ、11 は小形ネジである。この実施例 は、ガイドピン 6 先端に同軸の細い雌ネジ部 603 を設け、ガイドピン 6 の外間にコイルパネ 10 を はめ込み、コイルパネ 10 をガイドピン先端に に込んだ小形ネジによつて押しつけガイドピン 6 第1図と同一符号は同一部分を示し、6はガイドビン、601は薄、7はガイドビン用ソケット、8 はガイドビン固定用管殊形状の板ペネである。

同図にかいて、ガイヤビン 6 は失端部が半球または円錐状に面取りされてかり、その平行部は、マイクロピン 201 がマイクロソケット 101 内に完全に挿入されたときシリコンポード 1 を突き抜ける程度の長さと充分な太さを有している。 このガイドピン 6 は、シリコンフット 2 の上下端でもれるのでは、シリコンポード 1 のマイクロソケット 101 へのマイクロピン挿入に かいては、 先 ガイドピン 6 がシリコンポード 1 に 散 けられた ガイドピン 用ッケット 7 に挿入され、上下ガイドに なつた 大郎 てマイタロピン 201 の先端がマイクロソケット 101 に挿入されるととになる。従つて、マイクロ

ピン 201 をマイクロソケフト 101 に容易に挿入し

得るものとなる。そして、マイクロビン挿入後、 ポードから突出したガイドピン 6 先輩の得 601 K

とシリコンポード1とを固定したものである。

第5回は本発明の他の実施例を表わす構造図であり、12はシリコンゴムリングであつて、第2回と同一符号は同一部分を示す。この実施例は、ガイドとものボード1から突出した部分にガイドビン値径より値かに公称内径寸法の小さいシリコンムリング 12をはめ込み、これをボード1とを固定したものである。

以上の説明から刊るように、本発明の超伝導素子実装用装置は、シリコンフットに設けた多数のマイクロピンをマイクロソケットに挿入する際のガイドとなるガイドピンに各種の小加工を施すことによつて固定具としての機能も特たせたものでもり、新たにシエルフ等の保持用構造体を作る必要がなく、簡単で軽量、安全な組立体にできる利点がある。

なか、本発明にかけるガイドピンの固定方法は 前述した実施例に限られず、ガイドピンをシリコ ンポードに固定し得るものであれば、板パネ,テ - パピン,シリコンゴムリング等以外の保持具に

より固定しても良い。

4. 図面の簡単な説明

第1回は従来の起伝導案子実装用装置の外観斜 視回、第2回~第5回は本発明のそれぞれ異なる 実施例の構造図である。

1 はシリコンポード、 2 はシリコンフット、 5 はシリコンカード、 4 はショセフソンテップ、 5 はカードシエルフ、 6 はガイドピン、 7 はガイド ピン用ソケット、 8 は板ペネ、 9 はテーペピン、 10 はコイルペネ、 11 は小形ネジ、12 はシリコン ゴムリング、 101 はマイクロソケット、 201 はマ イクロピン、 501 はガイド帯、 601 は帯、 602 は テーペ穴、 603 は雌木ジ部である。

> 特許出版人 日本電信電話公社 代理人 分理士 玉 蟲 久 五 郎 外5名

第 1 図









